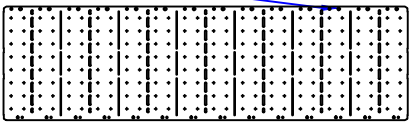


框架传送方向 (装片):  
L/F Direction (D/A):

椭圆孔



注意: 基岛全镀银

实物图:  
Chip photo:

特殊说明 Special Instructions:

(3000X4200um<sup>2</sup>)